

Thyristor Modules

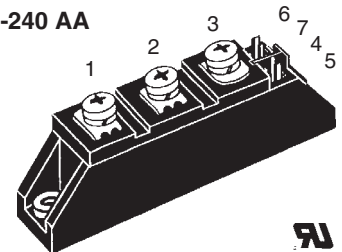
Thyristor/Diode Modules

$$I_{TRMS} = 2 \times 100 \text{ A}$$

$$I_{TAVM} = 2 \times 64 \text{ A}$$

$$V_{RRM} = 800-1800 \text{ V}$$

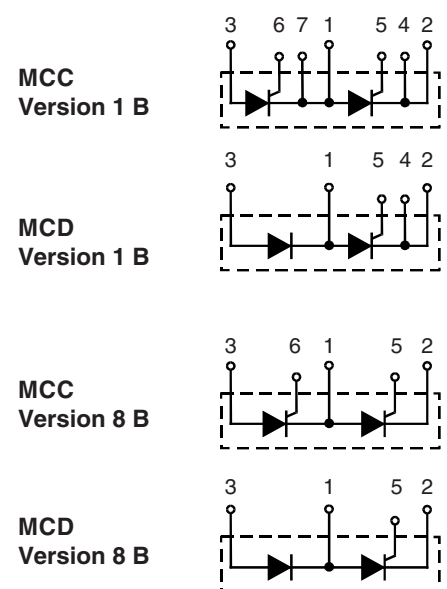
TO-240 AA



V_{RSM} V_{DSM} V	V_{RRM} V_{DRM} V	Type						
			Version	1 B	8 B	Version	1 B	8 B
900	800	MCC 56-08	io1 B / io8 B			MCD 56-08	io1 B / io8 B	
1300	1200	MCC 56-12	io1 B / io8 B			MCD 56-12	io1 B / io8 B	
1500	1400	MCC 56-14	io1 B / io8 B			MCD 56-14	io1 B / io8 B	
1700	1600	MCC 56-16	io1 B / io8 B			MCD 56-16	io1 B / io8 B	
1900	1800	MCC 56-18	io1 B / io8 B			MCD 56-18	io1 B / io8 B	

Symbol	Conditions	Maximum Ratings			
I_{TRMS} , I_{FRMS} I_{TAVM} , I_{FAVM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$	100	A		
	$T_C = 83^{\circ}\text{C}$; 180° sine	64	A		
	$T_C = 85^{\circ}\text{C}$; 180° sine	60	A		
I_{TSM} , I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$; $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine t = 8.3 ms (60 Hz), sine	1500 1600	A A	
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine t = 8.3 ms (60 Hz), sine	1350 1450	A A	
	f_i^2dt	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine t = 8.3 ms (60 Hz), sine	11 200 10 750	A ² s A ² s
		$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine t = 8.3 ms (60 Hz), sine	9100 8830	A ² s A ² s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ f =50 Hz, t _p = 200 μs $V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	repetitive, I _T = 150 A	150	A/μs	
	I _G = 0.45 A di _G /dt = 0.45 A/μs	non repetitive, I _T = I _{TAVM}	500	A/μs	
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$; R _{GK} = ∞; method 1 (linear voltage rise)	$V_{DR} = \frac{2}{3} V_{DRM}$	1000	V/μs	
P_{GM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$; I _T = I _{TAVM} ;	t _p = 30 μs t _p = 300 μs	10 5	W W	
	P_{GAV}		0.5	W	
V_{RGM}			10	V	
T_{VJ}			-40...+125	°C	
T_{VJM}			125	°C	
T_{stg}			-40...+125	°C	
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS;	t = 1 min	3000	V~	
	I _{ISOL} ≤ 1 mA;	t = 1 s	3600	V~	
M_d	Mounting torque (M5)		2.5-4.0/22-35	Nm/lb.in.	
	Terminal connection torque (M5)		2.5-4.0/22-35	Nm/lb.in.	
Weight	Typical including screws		90	g	

Data according to IEC 60747 and refer to a single thyristor/diode unless otherwise stated.
IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions



Features

- International standard package, JEDEC TO-240 AA
- Direct copper bonded Al_2O_3 -ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873
- Gate-cathode twin pins for version 1B

Applications

- DC motor control
- Softstart AC motor controller
- Light, heat and temperature control

Advantages

- Space and weight savings
- Simple mounting with two screws
- Improved temperature and power cycling
- Reduced protection circuits

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
I_{RRM}, I_{DRM}	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_R = V_{RRM}; V_D = V_{DRM}$	5	mA
V_T, V_F	$I_T/I_F = 200 \text{ A}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.57	V
V_{T0}	For power-loss calculations only ($T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$)	0.85	V
r_T		3.7	m Ω
V_{GT}	$V_D = 6 \text{ V}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.5	V
	$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	1.6	V
I_{GT}	$V_D = 6 \text{ V}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	100	mA
	$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	200	mA
V_{GD}	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	0.2	V
I_{GD}		10	mA
I_L	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; t_p = 10 \mu\text{s}; V_D = 6 \text{ V}$ $I_G = 0.45 \text{ A}; di_G/dt = 0.45 \text{ A}/\mu\text{s}$	450	mA
I_H	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; V_D = 6 \text{ V}; R_{GK} = \infty$	200	mA
t_{gd}	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$ $I_G = 0.45 \text{ A}; di_G/dt = 0.45 \text{ A}/\mu\text{s}$	2	μs
t_q	$T_{VJ} = T_{VJM}; I_T = 150 \text{ A}; t_p = 200 \mu\text{s}; -di/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100 \text{ V}; dv/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}; V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	typ. 150	μs
Q_S	$T_{VJ} = T_{VJM}; I_T, I_F = 50 \text{ A}; -di/dt = 3 \text{ A}/\mu\text{s}$	100	μC
I_{RM}		24	A
R_{thJC}	per thyristor/diode; DC current per module	0.45	K/W
R_{thJK}	per thyristor/diode; DC current per module	0.225	K/W
	other values see Fig. 8/9	0.65	K/W
		0.325	K/W
d_s	Creepage distance on surface	12.7	mm
d_a	Strike distance through air	9.6	mm
a	Maximum allowable acceleration	50	m/s ²

Optional accessories for module-type MCC 56 version 1 B
Keyed gate/cathode twin plugs with wire length = 350 mm, gate = yellow, cathode = red
Type **ZY 200L** (L = Left for pin pair 4/5) } UL 758, style 1385,
Type **ZY 200R** (R = right for pin pair 6/7) } CSA class 5851, guide 460-1-1

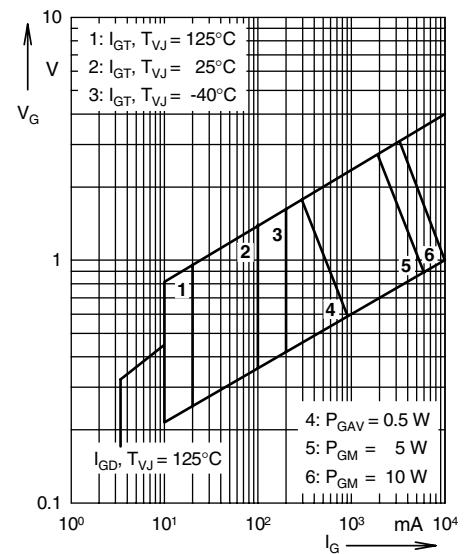


Fig. 1 Gate trigger characteristics

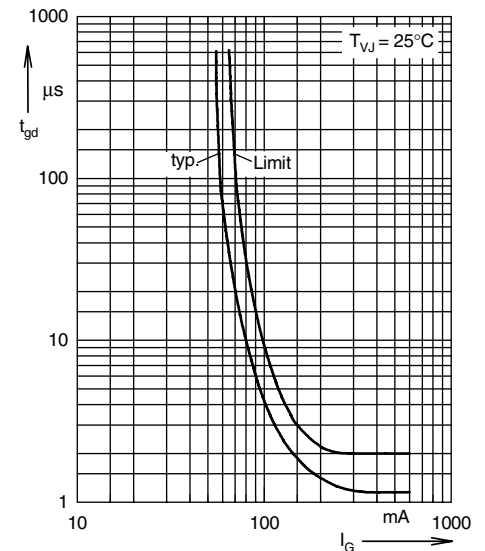
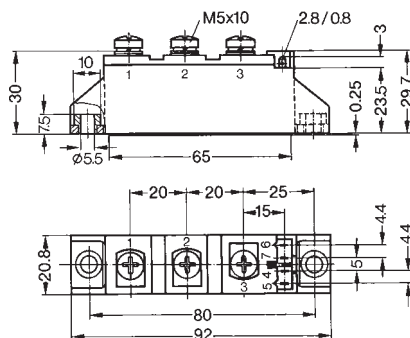


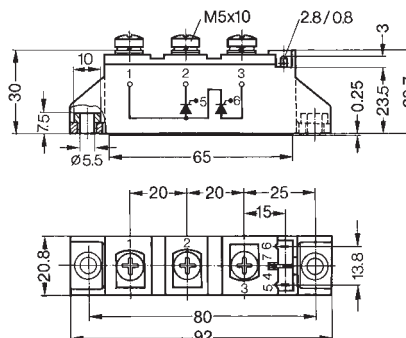
Fig. 2 Gate trigger delay time

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

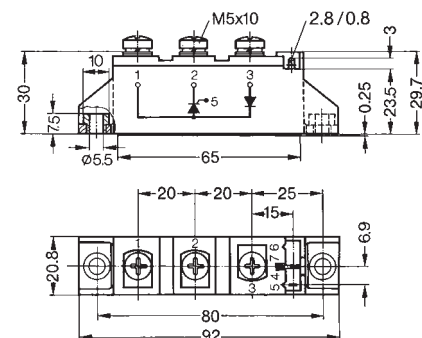
MCC / MCD / MDC Version 1 B



MCC Version 8 B



MCD Version 8 B



Version 1 or 8 without B in typ designation = without insert in mountig holes

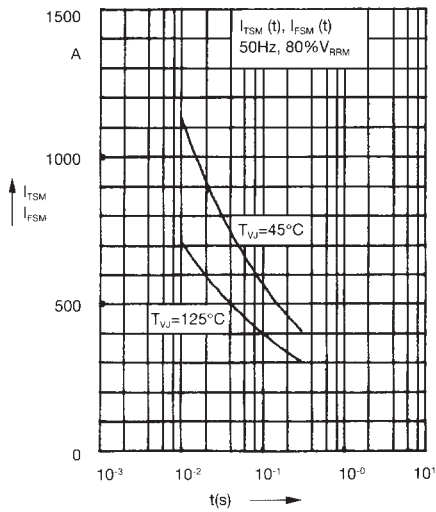


Fig. 3 Surge overload current
 I_{TSM} , I_{FSM} : Crest value, t : duration

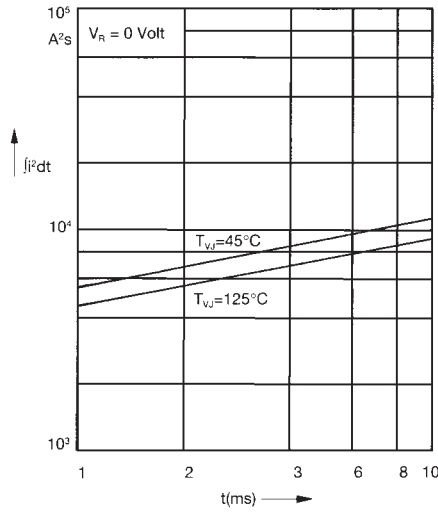


Fig. 4 j^2dt versus time (1-10 ms)

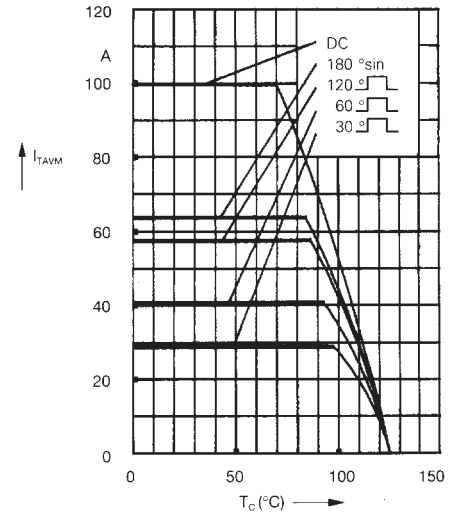


Fig. 4a Maximum forward current at case temperature

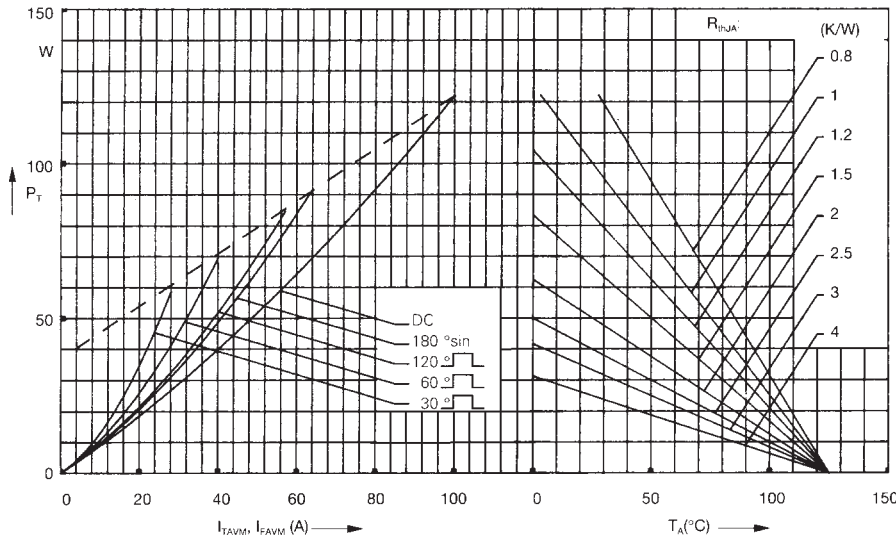


Fig. 5 Power dissipation versus on-state current and ambient temperature (per thyristor or diode)

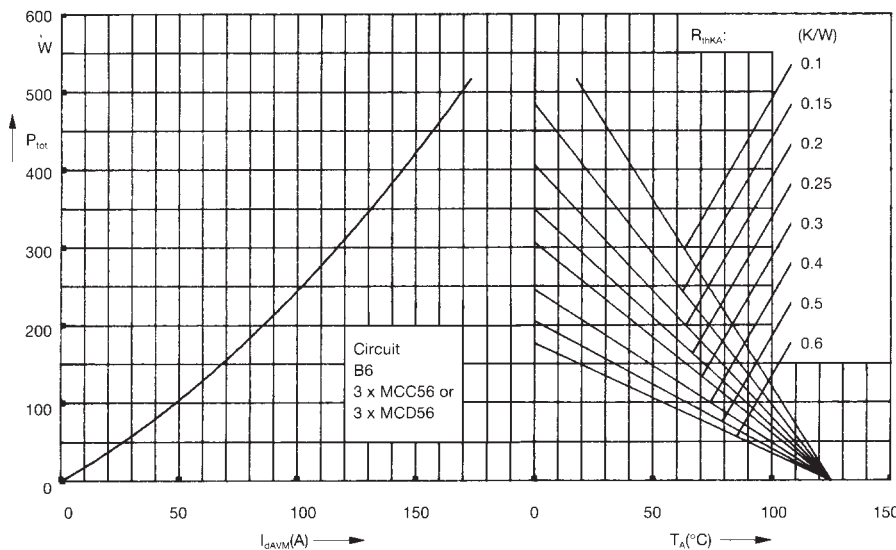


Fig. 6 Three phase rectifier bridge:
Power dissipation versus direct output current and ambient temperature

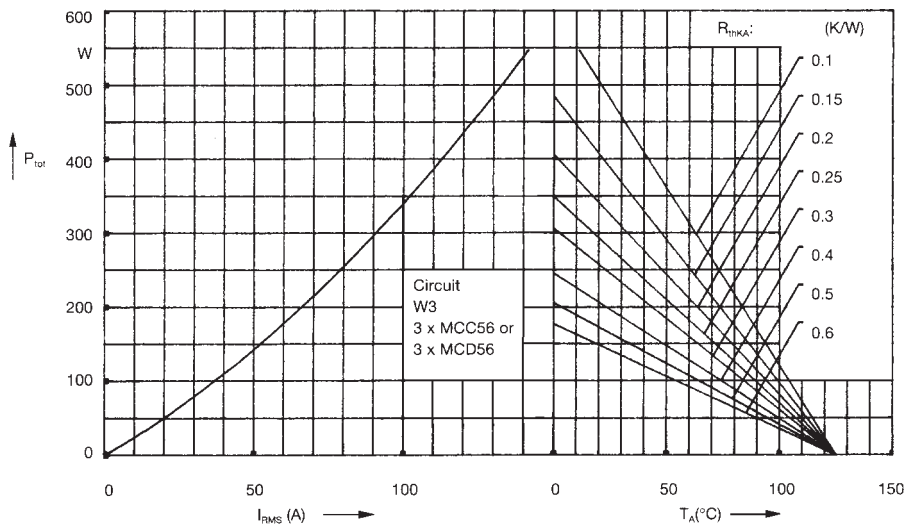


Fig. 7 Three phase AC-controller:
Power dissipation versus RMS
output current and ambient
temperature

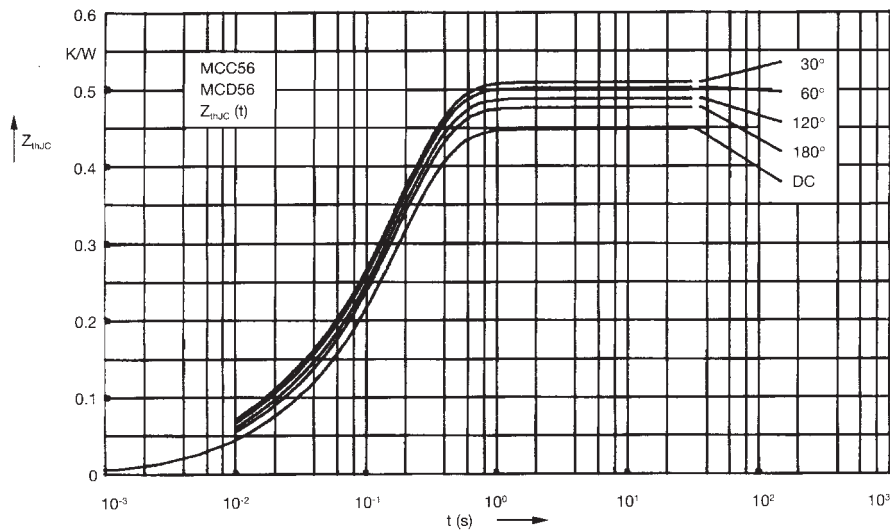


Fig. 8 Transient thermal impedance
junction to case (per thyristor or
diode)

R_{thJC} for various conduction angles d:

d	R_{thJC} (K/W)
DC	0.45
180°	0.47
120°	0.49
60°	0.505
30°	0.52

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.014	0.015
2	0.026	0.0095
3	0.41	0.175

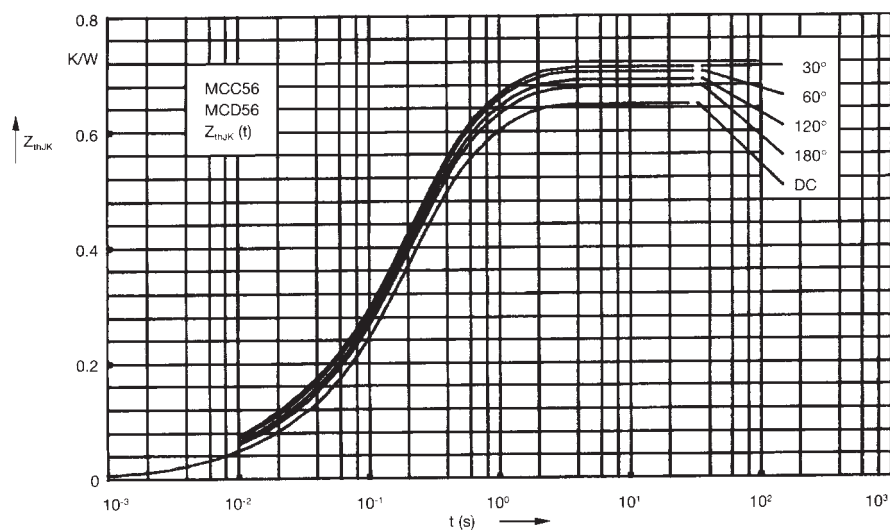


Fig. 9 Transient thermal impedance
junction to heatsink (per thyristor
or diode)

R_{thJK} for various conduction angles d:

d	R_{thJK} (K/W)
DC	0.65
180°	0.67
120°	0.69
60°	0.705
30°	0.72

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.014	0.015
2	0.026	0.0095
3	0.41	0.175
4	0.2	0.67



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331